

## 신뢰성 스트레스 스크리닝 및 성장 모델

### - Reliability Stress Screening and Growth Model -

최성운 \*

Choi Sung Woon

#### Abstract

This paper introduces reliability stress screening(RSS) for electronic hardware and components. This study also shows reliability centered maintenance(RCM), and reliability growth models.

Moreover, this paper presents goodness-of-fit tests and estimation methods of power law model.

**Keywords :** RSS, RCM, Reliability Growth, Power Law Model

#### 1. 서 론

- 신뢰성 스트레스 스크리닝 전자 제품
- 전자 부품, 대량생산의 RSS
- 신뢰성 성장 모형
- 누승/거듭 제공 법칙 모델
- RCM

#### 2. 신뢰성 스트레스 스크리닝

##### 2.1 전자 제품[1]

- 2.1.1 신뢰성 스트레스 스크리닝 프로그램의 일반적 고려 사항
- 2.1.2 신뢰성 스트레스 스크리닝 과정의 일반 정보
- 2.1.3 신뢰성 스트레스 스크리닝 과정의 효과 분석

---

\* 경원대학교 산업공학과 교수

#### 2.1.4 성공적인 신뢰성 스트레스 스크리닝 프로그램의 특징

#### 2.1.5 스크리닝의 종류

#### 2.1.6 스크리닝 레벨

#### 2.1.7 스크리닝 강도

#### 2.1.8 스크리닝의 선택

#### 2.1.9 신뢰성 스트레스 스크리닝 과정에서 탐지되는 결점

- a) 고유 결점 b) 유도된 결점 c) 부적절한 설계

#### 2.1.10 사전 생산 스크리닝 과정

#### 2.1.11 신뢰성 스트레스 스크리닝 과정의 계획, 수행 및 제거

- a) 개요

- b) 1단계-목표와 소목표의 확인-목표의 확인-소목표의 확인-하드웨어의 복잡성-기술

술

- 생산과정-서전 스크리닝 과정-사용환경
- c) 2단계-스크리닝 과정 설계 및 적용-스크리닝 과정 종류-일반 스크리닝 과정
  - 상승온도 - 온도주기 - 진통 - 온도 주기 및 진동 - 충동과 충격 - 등 가속도 - 습도 - 동작부하 - 다중 작동 스트레스 스크리닝(Moss) - 고장 메커니즘(Failure Mechanism) - 생산과정 - 작동 및 비작동 특정 한도 - 결점에 의해 발생된 고장의 탐지하는 기능 테스트의 적합성- 스크리닝 과정의 목표와 소목표 - 대체 스크리닝과 적용레벨의 비용
- d) 3단계- 비용 편익 분석-개요-자료수집고장 분석-교정작업

#### 2.1.12 대량 생산의 수리 가능한 제품의 RSS

- a) 1단계-목표와 소목표 확인
- b) 2단계-스크리닝 과정 설계 및 적용
- c) 3단계-비용 편익 분석
- d) 4단계-스크리닝 계획의 준비
- e) 5단계-스크리닝 과정 자료 수집, 분석 및 교정 작업

#### 2.1.13 전자 부품의 RSS

- a) 1단계-목표와 소목표 확인
- b) 2단계-스크리닝 과정 설계 및 적용
- c) 3단계-비용 편익 분석
- d) 4단계-스크리닝 계획의 준비
- e) 5단계-스크리닝 과정 자료 수집, 분석 및 교정 작업

### 2.2 전자 부품[2]

#### 2.2.1 와이블(Weibull) 분석

a) 와이블 분포 함수

$$F(t) = 1 - \exp(-t/n)^{\beta}, n > 0, \beta > 0$$

b) 30개 이상의 부품의 샘플 크기

$$Hi = \frac{i}{n} \times 100\%$$

c) 샘플 크기가 30이하의 샘플 크기

$$Hi = \frac{i-0.3}{n+0.4} \times 100\%$$

## 2.2.2 가속 계수 계산식

a) 온도 가속 계수: 아레니우스식(Arrhenius Equation)

$$\frac{t_1}{t_2} = \exp\left(\frac{E_A}{K_B}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right)$$

b) 진동 가속 계수: ASD(Acceleration Spectral Density)

PSD(Power Spectral Density)

$$\frac{r_1}{r_2} = \left(\frac{W_2}{W_1}\right)^M$$

$$\frac{r_1}{r_2} = \left(\frac{W_2}{W_1}\right)^{2M}$$

c) 전압 가속 계수

$$\frac{t_1}{t_2} = \exp\left(\frac{C}{d_\alpha}(V_2 - V_1)\right)$$

d) 전류 가속 계수: EM(Electromigration)

$$\frac{t_1}{t_2} = \left(\frac{J_2}{J_1}\right)^n \exp\left(\frac{E_A}{K_B}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right)$$

e) 피로 가속 계수(Fatigue Acceleration Factor)

$$\frac{N_1}{N_2} = \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^\alpha \left(\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1}\right)^\beta \frac{G_1(T_{max}, 1)}{G_2(T_{max}, 2)}$$

f) 다중 스트레스 가속 계수: 아이링식(Eyring)

$$\frac{t_1}{t_2} = \exp\left(\frac{E_A}{K_B}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right) \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{n_1} \left(\frac{H_2}{H_1}\right)^{n_2}$$

## 3.1 신뢰성 성장[3]

### 3.1.1 통합 신뢰성 성장 과정

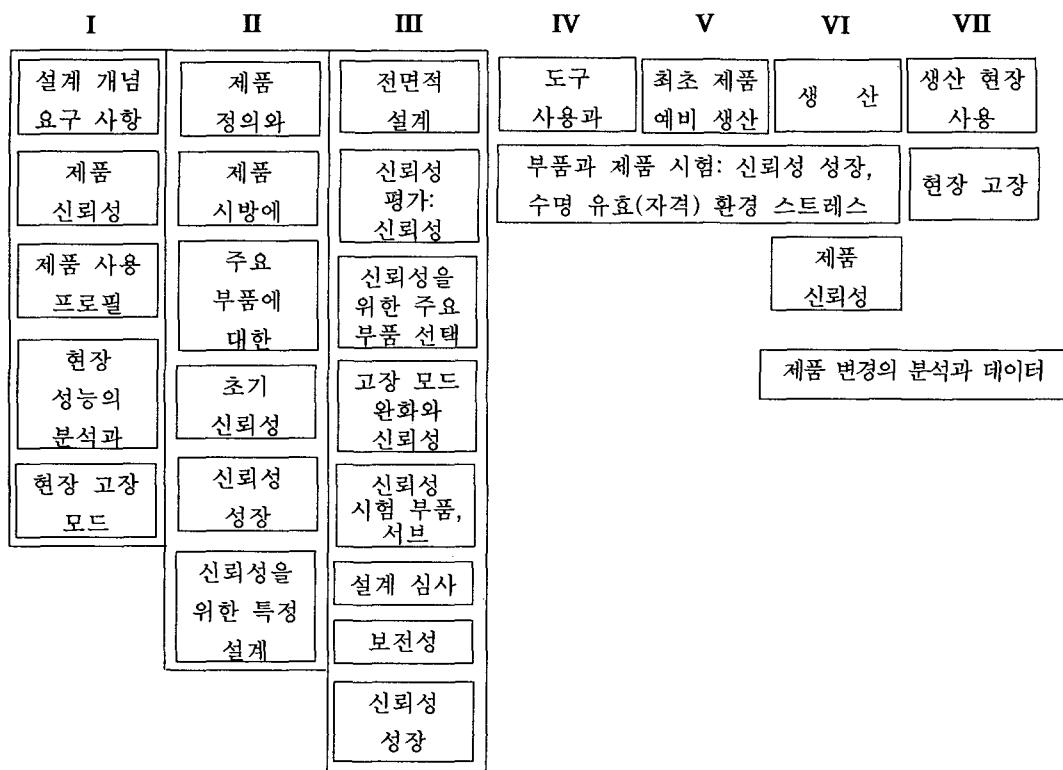


도표1. 통합 신뢰성 기술 과정[3]

### 3.1.2 고장 분류

### 3.1.3 비연관 고장군

- a) 이차고장
- b) 오용고장
- c) 개량 과정에서의 고장 또는 설계 개량에 의하여 이미 제거된 고장
- c) 동일한 간헐적 고장
- e) 운용자 조정이거나 보전을 필요로 하는 고장(정상 운용자만 사용)
- f) 시방 시험을 만족시키지 못하나 그들의 특정 기능에서는 만족스러운 부품
- g) 수락 가능한 수명 이후에 발생한 고장
- h) 신뢰성 선별 중의 고장

### 3.1.4 연관 고장군

- a) 체계적 고장
- b) 잔여 고장

### 3.1.5 모형에 사용된 신뢰성 성장 시험에서의 신뢰성 척도의 개념

- a) 순간 고장 강도
- b) 외삽 고장 강도
- c) 예상 고장 강도
- d) 기타 추정값

## 3.2 누승/거듭 제곱 법칙 모델[4]

### 3.2.1 누승 법칙 모델

$$E[N(t)] = \lambda t^\beta, \quad \lambda > 0, \quad \beta > 0, \quad t > 0$$

$$z(t) = \frac{d}{dt} E[N(t)] = \lambda \beta t^{\beta-1}, \quad t > 0$$

### 3.2.2 데이터 요구 조건

- a) 케이스 1 - 동일 모집단으로 부터의 1개 이상의 복사체(copy)에 대한 모든 관련 고장의 시간 데이터
  - 케이스 1a) - 1개의 수리 아이템
  - 케이스 1b) - 동일 기간 동안 관측된 수리 아이템의 다중 복사체
  - 케이스 1c) - 다른 기간 동안 관측된 수리 아이템의 다중 복사체
- b) 케이스 2 - 동일 모집단으로 부터의 1개 이상의 복사체에 대한 관련 고장의 그룹별 시간 데이터
- c) 케이스 3 - 다른 모집단으로 부터의 1개 이상의 수리 아이템에 대한 모든 관련 고장의 시간 데이터

### 3.2.3 점 추정

- a) 케이스 1가)와 나) - 모든 관련 고장에 대한 시간 데이터

- 단계 1

$$S_1 = \sum_{j=1}^N \ln\left(\frac{T^*}{t_j}\right) \quad (\text{시간 중단})$$

$$S_1 = \sum_{j=1}^N \ln\left(\frac{T_L}{t_j}\right) \quad (\text{고장 중단})$$

- 단계 2

$$\hat{\beta} = \frac{N-1}{S_1} \quad (\text{시간 중단})$$

$$\hat{\beta} = \frac{N-2}{S_2} \quad (\text{고장 중단})$$

- 단계 3

$$\hat{\lambda} = \frac{N}{k(T^*)^{\hat{\beta}}} \quad (\text{시간 중단})$$

$$\hat{\lambda} = \frac{N}{(T_N)^{\hat{\beta}}} \quad (\text{고장 중단})$$

b) 케이스 1) - 모든 관련 고장에 대한 시간 데이터

- 단계 1     $t_i, i = 1, 2, \dots, N$
- $t_j, j = 1, 2, \dots, K$

- 단계 2

$$\frac{N}{\hat{\beta}} + \sum_{i=1}^N \ln t_i - \frac{N \sum_{i=1}^k T_j^{\hat{\beta}} \ln T_j}{\sum_{i=1}^k T_j^{\hat{\beta}}} = 0$$

- 단계 3

$$\hat{\lambda} = \frac{N}{\sum_{i=1}^k T_j^{\hat{\beta}}}$$

- 단계 4

$$\hat{z}(t) = \hat{\lambda} \hat{\beta} t^{\hat{\beta}} - 1$$

케이스 2 - 관련 고장의 그룹별 시간 데이터

- 단계 1

$$N = \sum_{i=1}^d N_i$$

- 단계 2

$$\sum_{i=1}^d N_i \left[ \frac{[t(i)]^{\hat{\beta}} \ln t(i) - [t(i-1)]^{\hat{\beta}} \ln t(i-1)}{[t(i)]^{\hat{\beta}} - [t(i-1)]^{\hat{\beta}}} - \ln t(d) \right] = 0$$

- 단계 3

$$\hat{\lambda} = \frac{N}{t(d)^\beta}$$

- 단계4

$$\hat{z}(t) = \hat{\lambda} \hat{\beta} t^{\hat{\beta}-1}$$

### 3.2.4 적합도 검정

a) 케이스1 - 모든 관련 고장에 대한 시간 데이터

i) Cramer-Von-Mises 검정법

- 단계1:  $\hat{\beta}$ 를 계산

$$- \text{ 단계2: } C^2 = \frac{1}{12M} + \sum_{j=1}^M \left[ \left( \frac{t_j}{T} \right) - \left( \frac{2j-1}{2M} \right) \right]^2$$

- 단계3:  $C^2 > C_{0.90}^2(M)$  가설이 기각

ii) 그래프 방법

- 단계1:  $\hat{\beta}$ 를 계산  $\hat{\lambda}$ 를 계산

$$- \text{ 단계2: } \hat{E}(t_j) = \left( \frac{j}{\hat{\lambda}} \right)^{\frac{1}{\hat{\beta}}}$$

- 단계3: 선형 스케일로  $\hat{E}(t_j)$ 을  $t_j$ 에 대하여 플롯

b) 케이스2 - 관련 고장의 그룹별 시간 데이터

- 단계1:  $\hat{\beta}$ 를 계산  $\hat{\lambda}$ 를 계산

$$- \text{ 단계2: } e_i = \hat{\lambda} \{ [t(i)]^{\hat{\beta}} - [t(i-1)]^{\hat{\beta}} \}$$

$$- \text{ 단계3: } \chi^2 = \sum_{i=1}^d \frac{(N_i - e_i)^2}{e_i}$$

- 단계4: 기각값  $\chi_{0.90}^2(d-2)$ 를 선택

- 단계5:  $\chi^2$ 이 기각값  $\chi_{0.90}^2(d-2)$ 를 초과하면 가설을 기각한다.

i) 그래프 방법

$$- \text{ 단계1: } N[t(2)] = \sum_{j=1}^1 N_k$$

$$- \text{ 단계2: } \hat{E}[N[t(i)]] = \hat{\lambda} t(i)^{\hat{\beta}}$$

- 단계3: 선형 스케일로  $\hat{E}[N[t(i)]]$  를  $N[t(i)]$  에 대하여 플롯

### 3.2.5 형상 모수의 신뢰 구간

a) 케이스1 - 모든 관련 고장에 대한 시간 데이터

$\beta$ 의 양쪽 90% 신뢰구간 - 시간 중단 데이터

- 단계1:  $\hat{\beta}$ 를 계산

$$\text{단계2: } D_L = \frac{\chi^2_{0.05}(2N)}{2(N-1)}$$

$$D_L = \frac{\chi^2_{0.95}(2N)}{2(N-1)}$$

- 단계3:  $\beta_{LB} = D_L \hat{\beta}$

$$\beta_{UB} = D_U \hat{\beta}$$

- 단계4: 신뢰 구간은  $(\beta_{LB}, \beta_{UB})$

b) 케이스2 - 관련 고장의 그룹별 시간 데이터

- 단계1:  $\hat{\beta}$ 를 계산

$$\text{단계2: } P(i) = \frac{t(i)}{t(d)}$$

$$\text{단계3: } A = \sum_{i=1}^d \frac{[P(i)]^{\hat{\beta}} \ln [P(i)]^{\hat{\beta}} - [P(i-1)]^{\hat{\beta}} \ln [P(i-1)]^{\hat{\beta}}]^2}{[P(i)]^{\hat{\beta}} - [P(i-1)]^{\hat{\beta}}}$$

$$\text{단계4: } C = \frac{1}{\sqrt{A}}$$

$$\text{단계5: } S = \frac{1.65C}{\sqrt{N}}$$

- 단계6:  $\beta_{LB} = \hat{\beta}(1-b)$

$$\beta_{UB} = \hat{\beta}(1+b)$$

- 단계7: 신뢰 구간은  $(\beta_{LB}, \beta_{UB})$

### 3.2.6 고장 강도의 신뢰 구간

a) 케이스1 - 모든 관련 고장에 대한 시간 데이터

- 단계1:  $\hat{z}(t)$ 를 계산

- 단계2: 적당한 샘플 크기 N에 대한 L과 U의 값

$$\text{단계3: } Z_{LB} = \frac{\hat{z}(t)}{L}$$

$$Z_{UB} = \frac{\hat{z}(t)}{U}$$

- 단계4: 신뢰구간은  $(Z_{LB}, Z_{UB})$
- b) 케이스2 - 관련 고장의 그룹별 시간 데이터
  - 단계1:  $\hat{Z}(t)$ 를 계산
  - 단계2:  $P(i) = \frac{t(i)}{t(d)}$
  - 단계3:  $A = \sum_{i=1}^d \frac{[(P(i)]^{\hat{\beta}} \ln [P(i)]^{\hat{\beta}} - [P(i-1)]^{\hat{\beta}} \ln [P(i-1)]^{\hat{\beta}}]^2}{[P(i)]^{\hat{\beta}} - [P(i-1)]^{\hat{\beta}}}$
  - 단계4:  $D = \sqrt{\frac{1}{A} + 1}$
  - 단계5:  $S = \frac{1.64D}{\sqrt{N}}$
  - 단계6:  $Z_{LB} = \frac{\bar{Z}(t)}{1+S}$   
 $Z_{UB} = \frac{\hat{Z}(t)}{1-S}$
  - 단계7: 신뢰 구간은  $(Z_{LB}, Z_{UB})$

### 3.2.7 단일 아이템의 장래 고장 시간의 예측 구간

- a) 케이스1에 대한 다음 고장시간의 예측구간 - 모든 관련 고장에 대한 시간 데이터

- 단계1:  $\hat{\beta}$ 를 계산
- 단계2:  $\hat{T}_{1L} = t_N \exp \left[ \frac{0.95^{\frac{-1}{N-1}} - 1}{N\hat{\beta}/(N-1)} \right]$  (시간 중단)  
 $\hat{T}_{1U} = t_N \exp \left[ \frac{0.05^{\frac{-1}{N-1}} - 1}{N\hat{\beta}/(N-2)} \right]$  (고장 중단)  
 $\hat{T}_{1U} = t_N \exp \left[ \frac{0.05^{\frac{-1}{N-1}} - 1}{N\hat{\beta}/(N-1)} \right]$  (시간 중단)  
 $\hat{T}_{1U} = t_N \exp \left[ \frac{0.95^{\frac{-1}{N-1}} - 1}{N\hat{\beta}/(N-2)} \right]$  (고장 중단)
- 단계3: 예측 구간은  $(T_{1L}, T_{1U})$

- b) 케이스1에 대한 R번째 장래 고장시간의 예측구간 - 모든 관련 고장에 대한 시간 데이터

- 단계1:  $\hat{\beta}$ 를 계산

- 단계2:  $G = \left[ \frac{(N-0.5)(N+R-0.5)}{NR} \right] \ln \left[ \frac{N+R-0.5}{N-0.5} \right]$
- 단계3:  $V = 2NG \ln \left[ \frac{N+R-0.5}{N-0.5} \right]$
- 단계4:  $T_{RL} = T_N \exp \left[ \frac{V(N-2)}{2N(N-1)G\hat{\beta}F_{0.95}(2(N-1)V')} \right]$  (고장 중단)  
 $T_{RL} = T_N \exp \left[ \frac{V}{2NG\hat{\beta}F_{0.95}(2(N-1)V')} \right]$  (시간 중단)  
 $T_{RU} = T_N \exp \left[ \frac{V(N-2)F_{0.95}(V'2(N-1))}{2N(N-1)G\hat{\beta}} \right]$  (고장 중단)  
 $T_{RU} = T_N \exp \left[ \frac{VF_{0.95}(V'2(N-1))}{2NG\hat{\beta}} \right]$  (시간 중단)
- 단계5: 예측 구간은  $(T_{RL}, T_{RU})$

### 3.2.8 형상모수 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 의 검정법

a) 케이스3 - 다른 모집단으로 부터의 2개의 아이템에 대한 모든 관련 고장의 시간 데이터

- 단계1:  $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ 를 계산
- 단계2:  $S_1 = \sum_{i=1}^{N_1-1} \ln \left[ \frac{t_{N_1}}{t_{i_1}} \right]$   
 $S_2 = \sum_{i=1}^{N_2-1} \ln \left[ \frac{t_{N_2}}{t_{i_2}} \right]$
- 단계3:  $F = \frac{S_1(N_2-1)}{S_2(N_1-1)}$
- 단계4:  $\frac{1}{F_{0.95}(2(N_2-1)2(N_1-1))} < F < F_{0.95}(2(N_1-1)2(N_1-1))$

b) 케이스3 - 다른 모집단으로 부터의 3개 이상의 아이템에 대한 모든 관련 고장의 시간 데이터

- 단계1:  $\hat{\beta}$ 를 계산
- 단계2:  $S_j = \sum_{i=1}^{N_j-1} \ln \left[ \frac{t_{N_j}}{t_{i_j}} \right]$
- 단계3:  $N = \sum_{j=1}^{N_j-1} N_j$

- 단계4:  $W = 1 + \frac{1}{3(k-1)} \left[ \sum_{j=1}^k \frac{1}{2(N_j - 1)} - \frac{1}{2(N-k)} \right]$
- 단계5:  $Y = 2(N-k) \ln \left[ \left( \frac{1}{N-k} \right) \sum_{j=1}^k S_j \right] - \sum_{j=1}^k 2(N_j - 1) \ln \left[ \frac{S_j}{N_j - 1} \right]$
- 단계6:  $\frac{Y}{W} < \chi^2_{0.90}(k-1)$  가설채택

### 3.3 RCM[5]

#### 3.3.1 RCM 프로그램

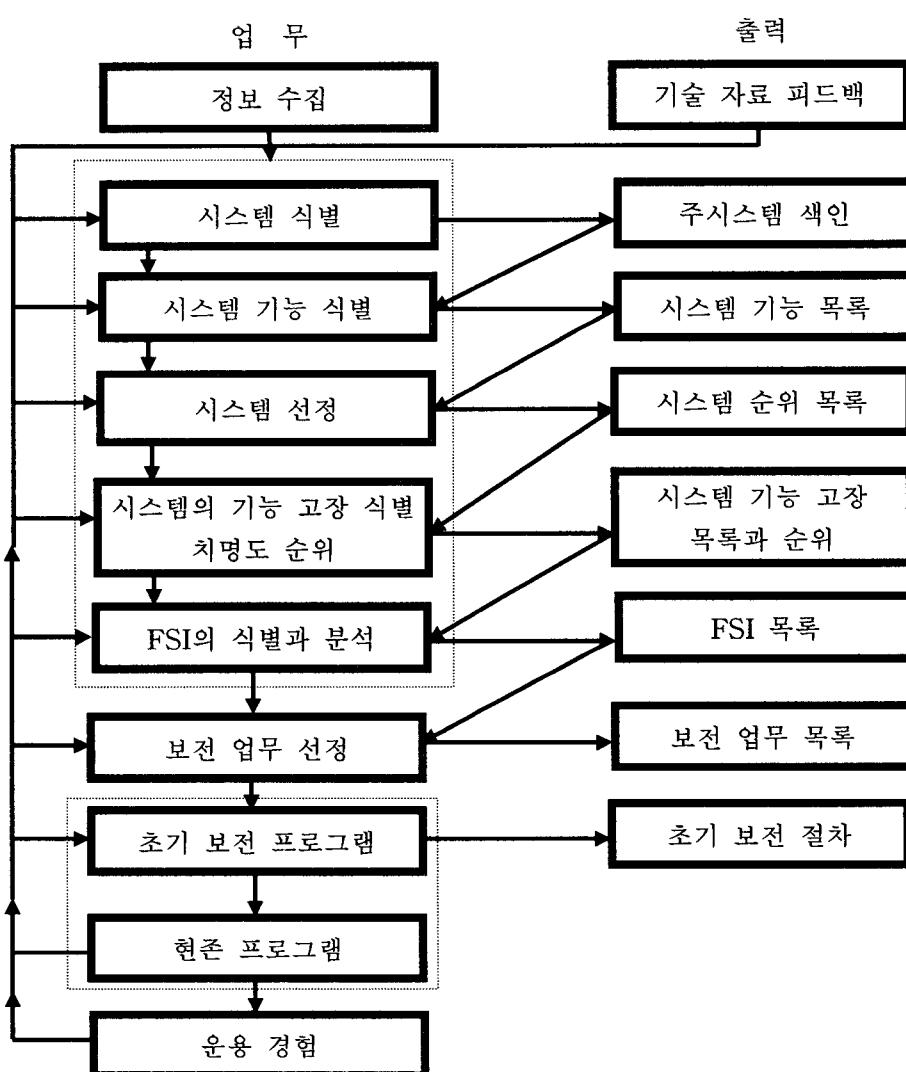


도표2. RCM에 기반을 둔 예방 보전 프로그램 개발 업무[5]

### 3.3.2 손상의 근원

- a) 사고손상(Accidental Damage, AD)
- b) 환경악화(Environmental Deterioration, ED)
- c) 피로파괴(Fatigue Damage, FD)

## 4. 결 론

- 신뢰성 스트레스 스크리닝 전자 제품: 신뢰성 스트레스 스크리닝 과정의 효과 분석, 스크리닝의 종류
- 전자부품: 와이블(Weibull)분석, 가속 계수 계산식
- 신뢰성 성장 및 RCM: 통합 신뢰성 성장 과정, 모형에 사용된 신뢰성 성장 시험에서의 신뢰성 척도의 개념
- 누승/거듭 제곱 법칙 모델: 누승 법칙 모델, 데이터 요구 조건
- RCM: RCM 프로그램, 손상의 근원

## 5. 참 고 문 헌

- [1] KS A IEC 60300-3-7 : 의존성 관리 - 제 3 부 : 사용지침서- 제 7 절 : 전자 제품의 신뢰성 스트레스 스크리닝, 한국표준협회, 2003.
- [2] KS A IEC 61163-2 : 신뢰성 스트레스 스크리닝 - 제 2 부 : 전자부품, 한국표준협회, 2003.
- [3] KS A IEC 61014 : 신뢰성 성장 프로그램, 한국표준협회, 2004.
- [4] KS A IEC 61710 : 누승/거듭 제곱 법칙 모델 - 적합도 검정 및 추정 방법, 한국표준협회, 2003.
- [5] KS A IEC 60300-3-11 : 신인성관리 -제 3 부: 적통지침- 제 11 절: 신뢰성 중심 보전, 한국표준협회, 2004.